

# Unismart 3 DBBASE V1.80 升级说明

日期：2019年6月

## 1. Unismart 3 设备

项目	变更前	变更后
APP	< V16.0	V16.0
DBBASE	< V1.80	V1.80
H09	< V2.1	V2.1

## 2. Unis-3 新增读写头

### 701425300033 Uni-3 读写头 H20-成品

读写头编码	读写头图片	软件版本	适用空芯片	适用于
H20		V1.2	APEX Chip B73 (7HC120/7H2210/7 HC210/7H1110)	用于 HP CF217 系列 APEX 硒鼓芯片的复位

注：

- ◆ H20 读写头可改写空芯片和成品芯片，硬件设计为防呆设计，正反对位都能复位成功
- ◆ H09 读写头取消了型号改写限制，空芯片和成品芯片都可以改写

## 3. Uni 新增芯片型号(见附件型号对照表)

如有疑问，请进一步咨询您的业务经理。